



【800～1800万円】 【横浜本社】 Field Application Engineer

大手外資系半導体製造装置メーカーでの募集です。 プロセスエンジニア（半導体）の...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

大手外資系半導体製造装置メーカー

Job ID

1584855

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kanagawa Prefecture

Salary

8 million yen ~ 18 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed

June 11th, 2026 02:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2369935】

■業務内容

- ・ 当社のアカウントチームと連携し、量産メトロロジーおよび関連技術の適用領域を顧客と共に特定
- ・ 既存ユーザーに対し、測定結果の特性評価を支援し、適用範囲の拡張を通じて顧客生産性向上に貢献
- ・ 社内関係者と協業し、既存プロセスアプリケーションにおける顧客デモの計画、データ取得、解析、レポート作成を実施
- ・ 顧客および当社の技術者と密に連携し、技術ロードマップ、プロセスフロー、技術転換点、ビジネス課題を理解
- ・ 半導体ロードマップに沿った次世代製品の開発およびリリース活動に貢献

- ・顧客サイトにおいて新技術導入を主導し、明確な指針とサポートを提供
 - ・アカウントチームと連携し、顧客活動の実行を支援
-

Required Skills

必須要件

- ・材料科学、化学工学、化学、物理、または関連分野の修士号および5年以上の実務経験、または博士号および3年以上の実務経験、もしくは同等の経験
- ・顧客対応の実務経験
- ・統計解析および問題解決手法に関する知識
- ・統計的工程管理（SPC）および/または実験計画法（DOE）に関する深い理解
- ・MATLAB、Pythonなどの科学技術計算言語の使用経験、およびJMP、Minitab等の統計ツールの利用経験
- ・クリーンルーム環境での勤務が可能であること
- ・出張対応（最大25%）が可能であること

歓迎要件

- ・半導体プロセス技術のバックグラウンド
 - エッチング（RIE、ALE、Deep Si Etching 等）
 - 薄膜成膜（ALD、CVD、PVD 等）
 - ・プロセス解析またはプロセス制御におけるメトロロジー技術の実務経験
 - ・メモリ、ロジック、先端パッケージング分野におけるデバイス製造フローの理解
 - ・多様なチーム、顧客、パートナーと協働するマトリクス組織での業務経験
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします